

2A、600V N沟道增强型场效应管

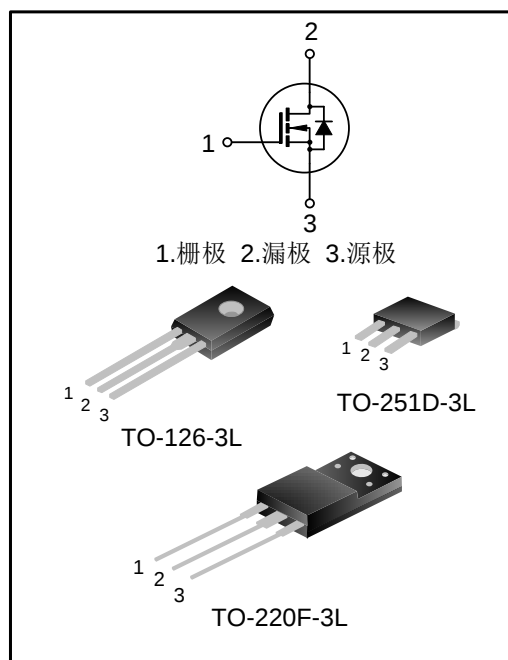
描述

SVF2N60CN/M/F N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- 2A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $3.7\Omega@V_{GS}=10V$
- 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- 开关速度快
- 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVF2N60CN	TO-126-3L	SVF2N60CN	无铅	料管
SVF2N60CM	TO-251D-3L	SVF2N60C	无卤	料管
SVF2N60CF	TO-220F-3L	SVF2N60CF	无卤	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数		符号	参数范围			单位
			SVF2N60CN	SVF2N60CM	SVF2N60CF	
漏源电压		V _{DS}	600			V
栅源电压		V _{GS}	±30			V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	2.0			A
	T _C =100°C		1.3			
漏极脉冲电流		I _{DM}	8.0			A
耗散功率（T _C =25°C） -大于 25°C 每摄氏度减少		P _D	30	34	23	W
			0.24	0.27	0.18	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	115			mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150			°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150			°C

热阻特性

参数	符号	参数范围			单位
		SVF2N60CN	SVF2N60CM	SVF2N60CF	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	4.17	3.7	5.56	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.0	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=1.0A$	--	3.7	4.2	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	179	233	303	pF
输出电容	C_{oss}		--	32	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=2.0A, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	8.9	--	ns
开启上升时间	t_r		--	23.0	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	23.4	--	
关断下降时间	t_f		--	24.9	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=2.0A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	8.24	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	1.64	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	4.44	--	

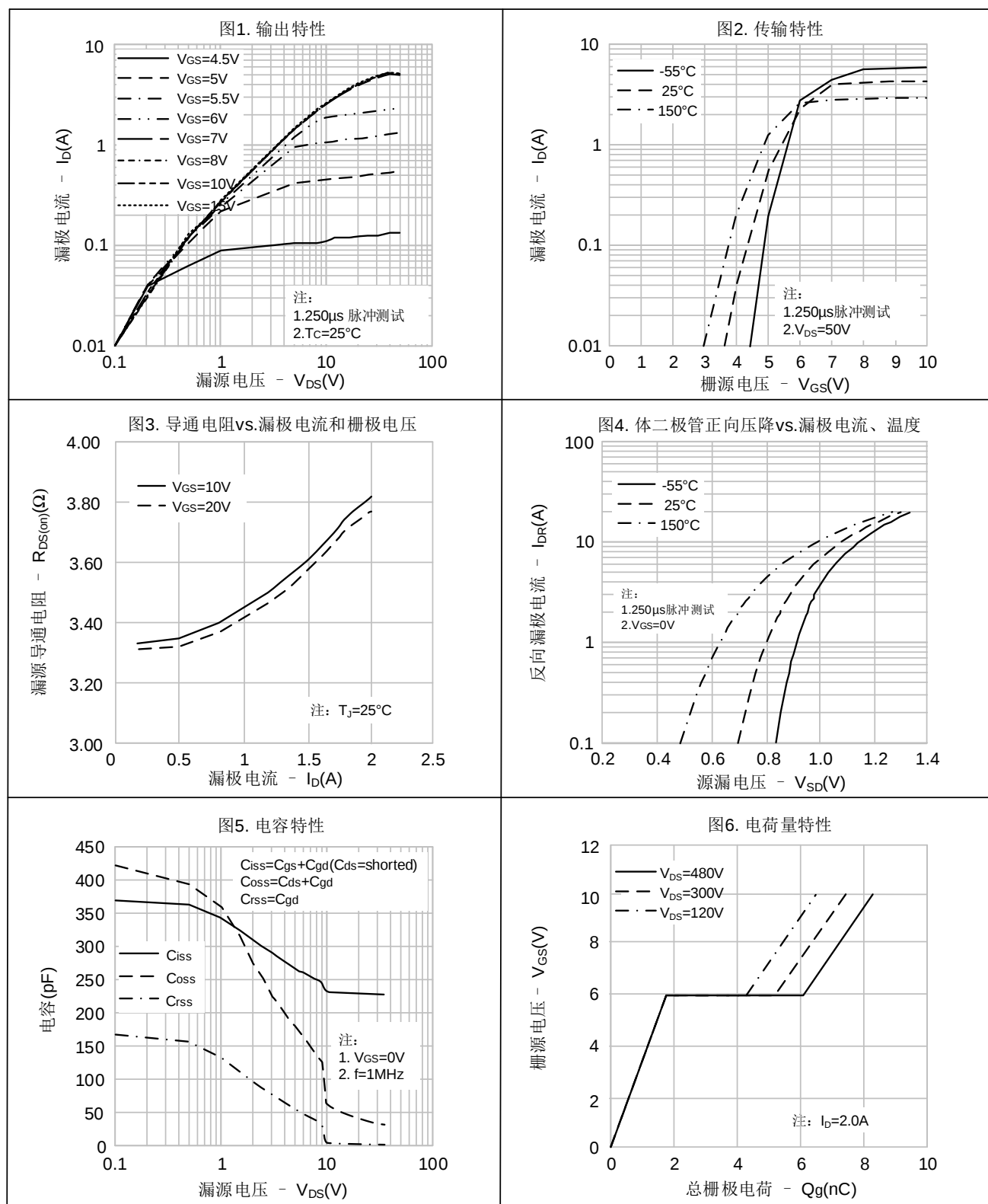
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏	--	--	2.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}	P-N 结	--	--	8.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=2.0A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=2.0A$, $V_{GS}=0V$, $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	326	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.87	--	μC

注:

1. $L=30mH$, $I_{AS}=2.52A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线





典型特性曲线（续）

图7. 击穿电压vs.温度特性

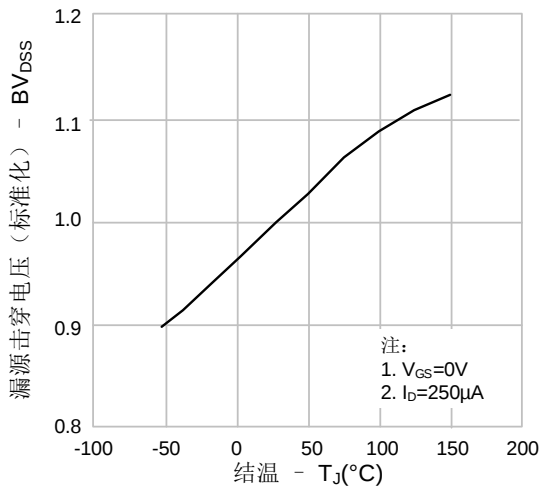


图8. 导通电阻vs.温度特性

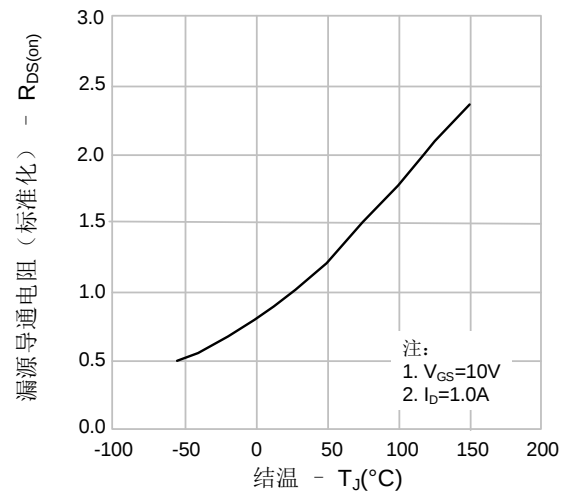


图9-1. 最大安全工作区域(SVF2N60CN)

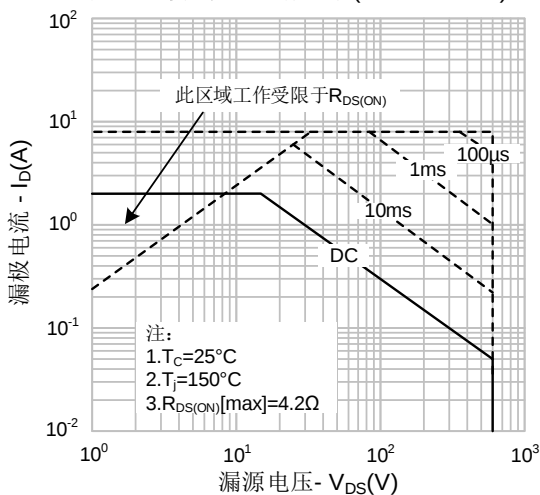


图9-2. 最大安全工作区域(SVF2N60CM)

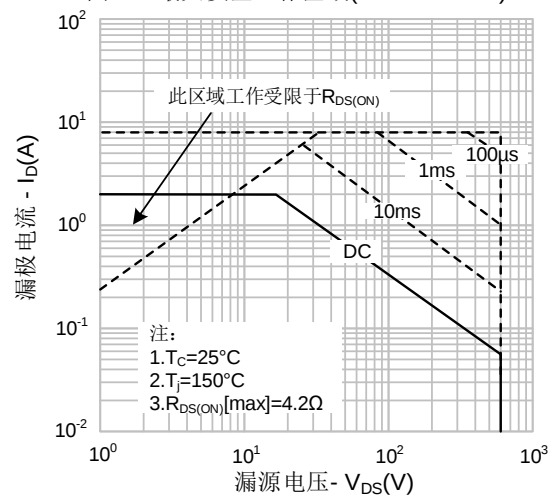


图9-3. 最大安全工作区域(SVF2N60CF)

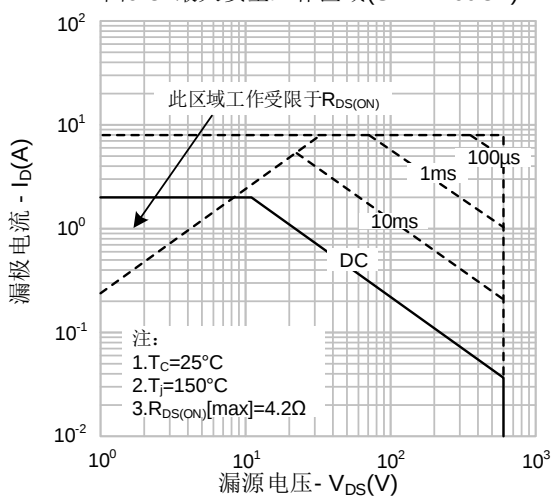
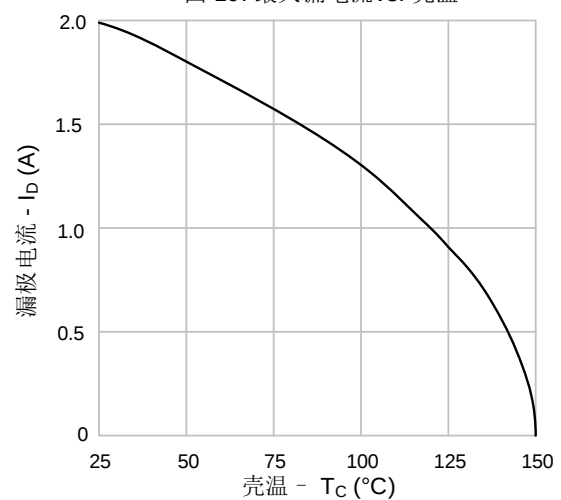
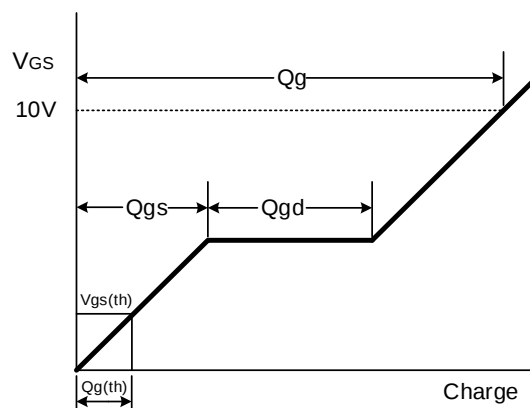
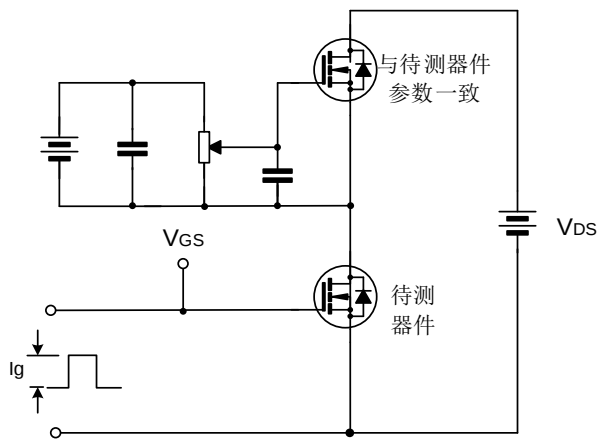


图 10. 最大漏电流vs. 壳温

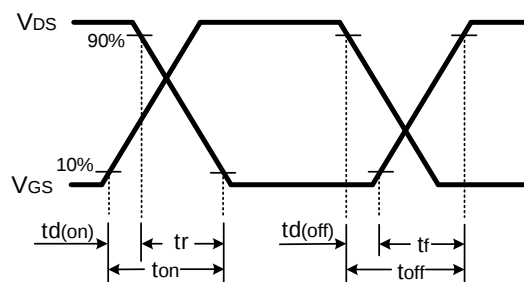
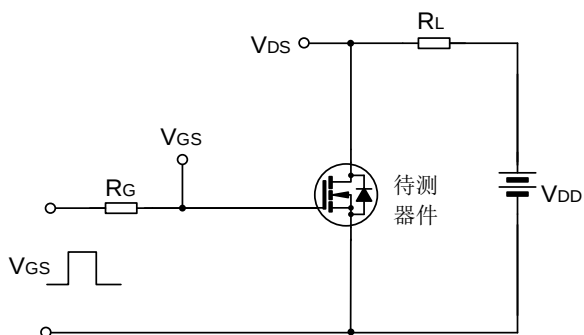


典型测试电路

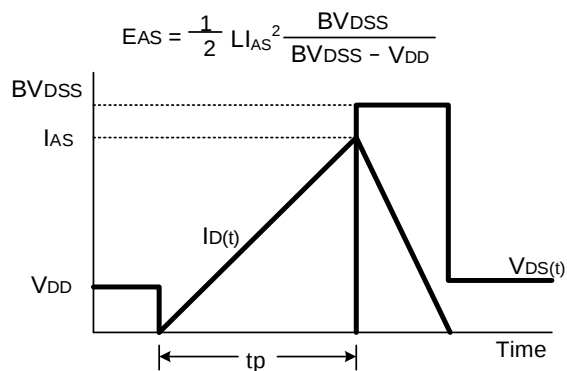
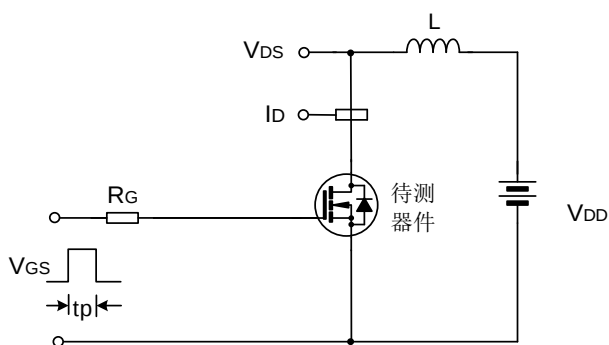
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



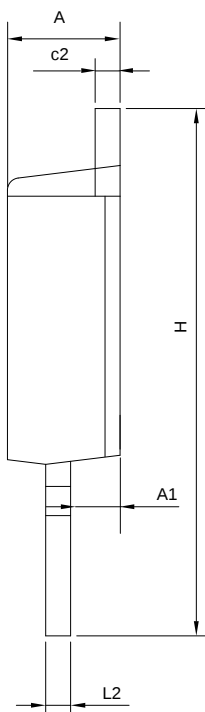
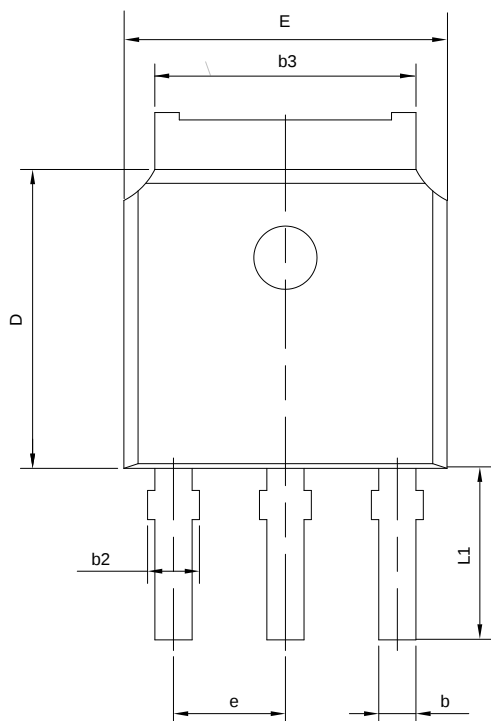
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-251D-3L

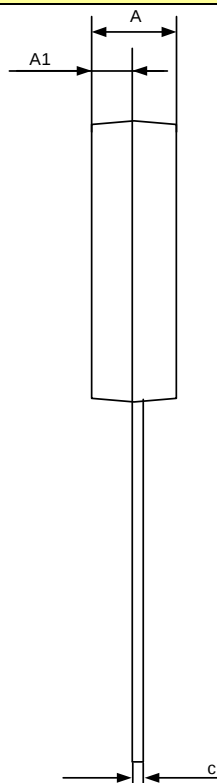
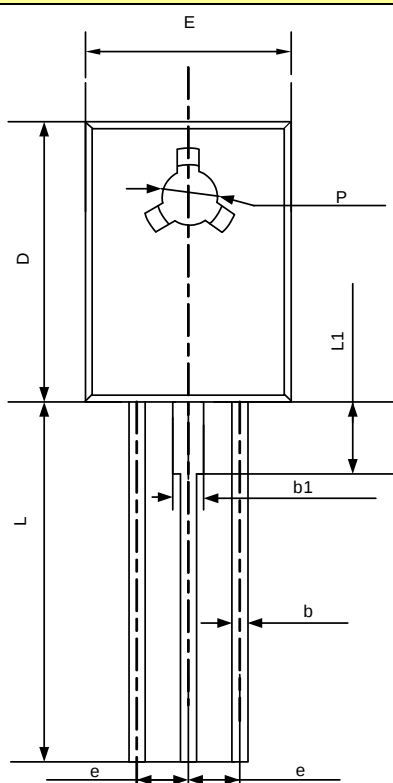
单位: 毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.20	2.30	2.40
b	0.66	—	0.86
b2	0.72	—	0.90
b3	5.10	5.33	5.46
c2	0.46	—	0.60
D	6.00	6.10	6.20
E	6.50	6.60	6.70
e	2.186	2.286	2.386
H	10.40	10.70	11.00
L1	3.50 REF		
L2	0.508 BSC		

TO-126-3L

单位: 毫米

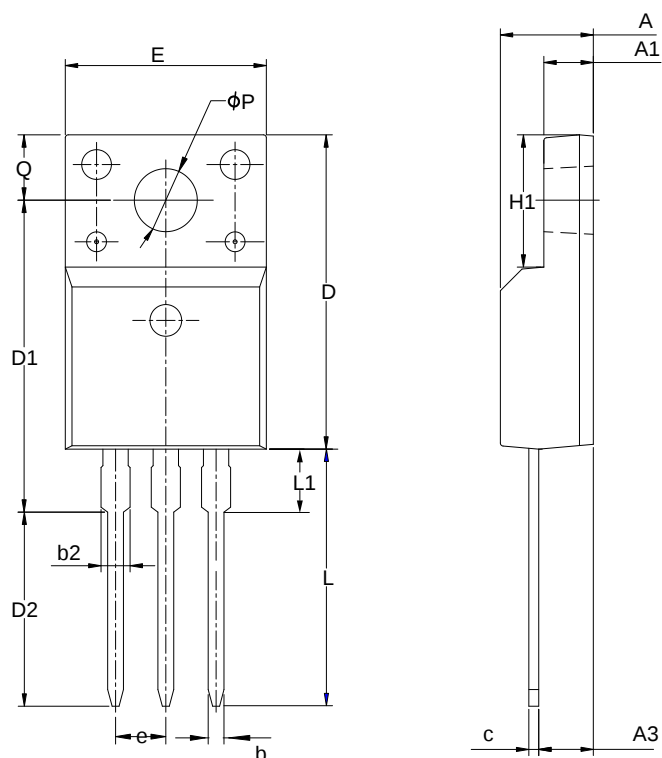


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.48	2.70	2.90
A1	1.00	—	1.50
b	0.66	0.76	0.86
b1	1.17	1.37	1.45
c	0.40	—	0.60
D	10.60	11.00	11.40
E	7.40	—	8.20
e	2.29TYP		
L	14.50	—	15.80
L1	2.10	—	2.35
P	2.90	3.10	3.30

封装外形图（续）

TO-220F-3L

单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
φP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVF2N60CN/M/F	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 2.2

修改记录:

1. 删除 SVF2N60CD (TO-252-2L) 和 SVF2N60CMJ (TO-251J-3L) 封装
 2. 更新说明书模板
 3. 更新重要注意事项
-

版 本: 2.1

修改记录:

1. 删除命名规则
 2. 修改声明
-

版 本: 2.0

修改记录:

1. TO-126F-3L 封装停产, 将其删除
-

版 本: 1.9

修改记录:

1. 更新产品规格分类
-

版 本: 1.8

修改记录:

1. 更新 TO-251J-3L 封装外形图
 2. 删除 TO-220F-3L(2)封装外形图
-

版 本: 1.7

修改记录:

1. 修改产品规格分类
-

版 本: 1.6

修改记录:

1. 修改 TO-126-3L 封装外形图
-

版 本: 1.5

修改记录:

1. 修改图 3
 2. 修改产品规格分类
 3. 修改 TO-251D-3L 封装外形图
 4. 修改描述
-

版 本: 1.4

修改记录:

1. 修改图 6
 2. 修改产品规格分类
-

版 本: 1.3

修改记录:

1. 修改 TO-252-2L 封装信息
 2. 修改产品规格分类
-

版 本： 1.2

修改记录：

1. 修改典型特性曲线
2. 修改封装立体图
3. 修改封装外形图

版 本： 1.1

修改记录：

1. 修改热阻特性

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式发布版本
-